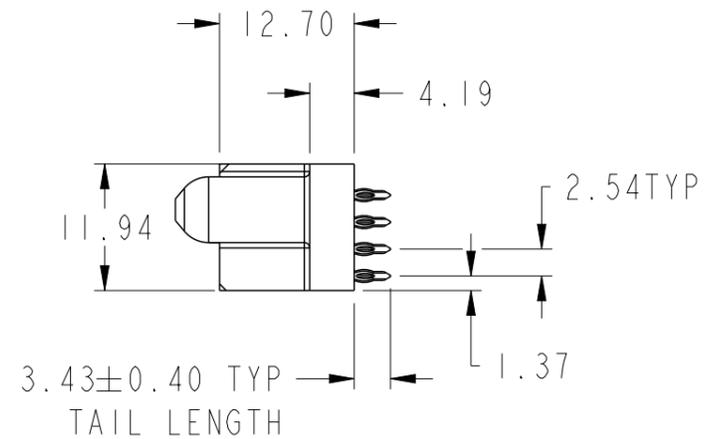
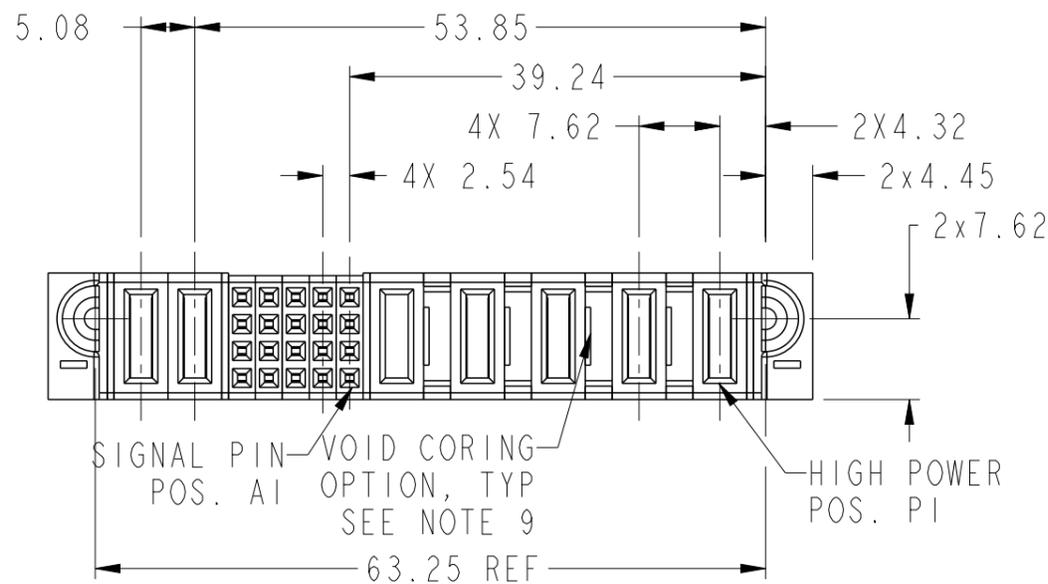
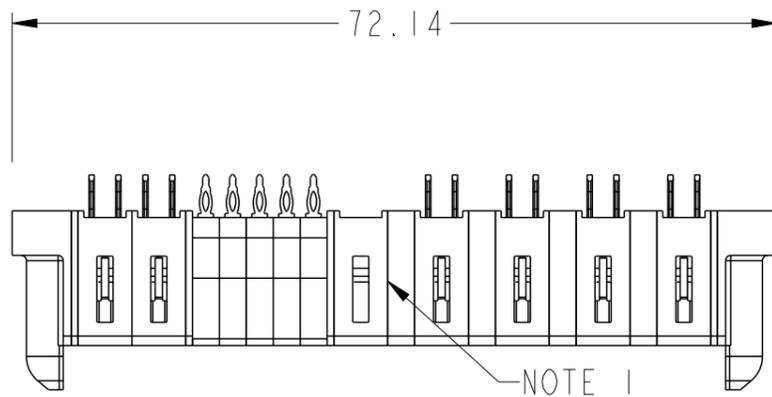
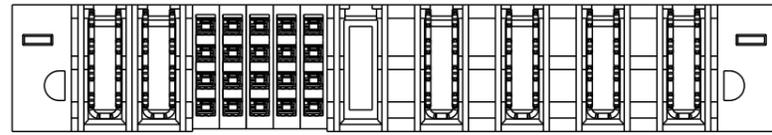


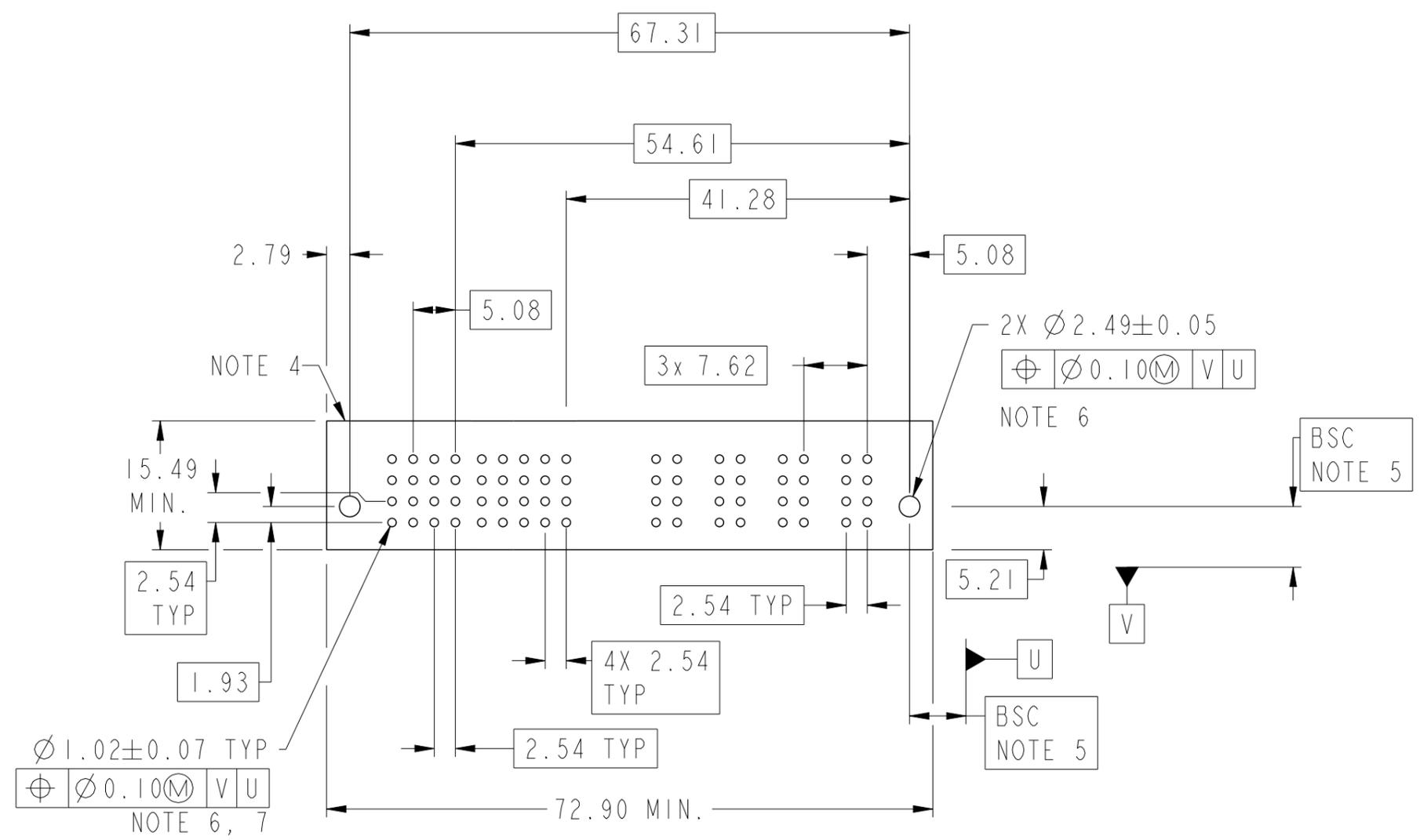
PRODUCT NUMBER SEE SHEET 2



spec ref	dr	Xie Bob	2013/05/22	projection	MM	size	A3	scale	3:2		
tolerance std	eng	Xie Bob	2013/06/20			ecn no	-	rel level	Released		
ASME Y14.5	chr	Li-He	2013/06/20							product family	PowerBlade+
surface ASME Y14.5	linear	0.X	±0.50		5ACP+20S+4HDP VT PF RECEPTACLE	dwg no 10106269-7005001	rev A				
		0.XX	±0.25					www.fci.com	cat. no.	Product - Customer Drw	sheet 1 of 3
		0.XXX	±0.10								
	angular	0°	±2°								

PRODUCT NO.	ROWS	HP		SIGNAL					HIGH POWER					E2	
		E1	P7	P6	5	4	3	2	1	P5	P4	P3	P2		P1
10106269-7005001LF	DCBA		HG	HG	F	F	F	F	F	X	HG	HG	HG	HG	

CODE	DESCRIPTION
F	STD SIGNAL CONTACT
HG	STD HIGH POWER CONTACT (3.43)
X	OMITTED



dr	Xie Bob	2013/05/22	projection	MM	size	A3	scale	3:2	
eng	Xie Bob	2013/06/20		←→	ecn no	-	rel level	Released	
chr	Li-He	2013/06/20							
appr	Pei-Ming Zheng	2013/06/20	product family	PowerBlade+					
			5ACP+20S+4HDP		dwg no	10106269-7005001		rev	A
www.fci.com			VT PF RECEPTACLE		Product - Customer Drw		sheet 2 of 3		

Copyright FCI.

A

B

C

D

A

B

C

D

NOTES:

- 1) "FCI", PART NUMBER AND DATE CODE TO BE MARKED ON THIS SURFACE.
THE MARK CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.
- 2) MATERIALS:
-HOUSING - GLASS FILLED WITH HIGH TEMP THERMOPLASTIC, UL94V-0.
-SIGNAL CONTACT - COPPER ALLOY.
-POWER CONTACT - HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.
- 3) PLATING SPECIFICATION REFER TO FCI 10116351
- 4) DENOTES CONNECTOR KEEP OUT ZONE.
- 5) DATUM AND BASIC DIMENSIONS WERE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6) ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.
- 7) 1.15 ± 0.025 MM DRILLED HOLE PLATED WITH 0.00762MM MIN Sn
OVER 0.0254-0.0762MM Cu PLATING TO ACHIEVE A 1.02 ± 0.07 MM HOLE.
- 8) PRODUCT SPECIFICATION REFER TO FCI GS-12-658.
APPLICATION SPECIFICATION REFER TO FCI GS-20-141.
PRODUCT PACKAGED IN TRAYS, REFER TO FCI GS-14-1502.
- 9) THE VOID CORING IN BETWEEN POWER MODULES, SIGNAL
MODULES AND END MODULES ARE OPTIONAL AND THE SHAPE
MAY BE DIFFERENT FOR OPTIMIZE THE MOLDING PROCESS. THE
VOID CORING WILL NOT EFFECT TO PRODUCT FUNCTION.



Copyright FCI.

dr	Xie Bob	2013/05/22	projection 	MM 	size	A3	scale	1:1	
eng	Xie Bob	2013/06/20			ecn no	-			
chr	Li-He	2013/06/20			rel level	Released			
appr	Pei-Ming Zheng	2013/06/20	product family	PowerBlade+					
		5ACP+20S+4HDP			dwg no	10106269-7005001		rev	A
www.fci.com		cat. no.	Product - Customer Drw		sheet 3 of 3				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9